

2026년 태진기술 (신입) 전자 / 반도체 Field Application Engineer 채용

태진기술은 2000년에 설립되어 글로벌 시장을 무대로 PMIC를 제조 및 수출하는 기업입니다.



채용분야

(1)반도체 Power IC Field Application Engineer

주요업무

Field Application Engineering

- Power IC를 이용한 전자 회로 설계 또는 PCB 설계
- Power Tree 분석 및 구성
- Power Distribution 분석 및 열 해석

대고객 커뮤니케이션

- 기술 지원, 기술 보고서 등 자료 대응, 기타 고객 요청 사항 관리 및 대응
- 대 고객 기술 제안

근무 조건

- 채용직급: 사원(신입)
- 점심 식대 지급
- 4대 보험 및 주 5일 근무
- 근무시간: 9:30~18:30
- 급여: 연 8,400만원(세전)

우대사항

- 외국어 가능자 우대 (어학 관련 성적표 제출)

제출서류

- 자유 양식 이력서 및 자기소개서
- 어학 성적표(해당자에 한함)

지원절차

서류접수

2026년 6월30일 ~ 채용 시 마감

자격요건

- (1) 전공: 전자공학과
- 학력: 대학교졸업(4년), 졸업예정자 또는 동등 이상 학위 보유자
- (2) 대전 근무가 가능한 자
- (3) 해외 여행 결격 사유가 없는 자

지원방법

- 입사지원서 이메일 제출
- htc@htckorea.co.kr

채용절차



서류심사



면접



합격자 발표

문의

010-4684-8721 (문자메세지)